DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003503128

WPI Acc No: 1982-51102E/ 198225

Liq. phase epitaxial growth method - for forming crystal thin film on substrate

Patent Assignee: FUJITSU LTD (FUIT)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 57076822 A 19820514 198225 B

Priority Applications (No Type Date): JP 80153139 A 19801031

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 57076822 A 3

y

4-

Ĺ.

DIALOG(R) File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2003 EPO. All rts. reserv.

3787926

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 57076822 A2 820514 <No. of Patents: 001>

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 57076822 A2 820514 JP 80153139 A 801031 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date):

JP 80153139 A 801031

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 57076822 A2 820514 METHOD OF LIQUID PHASE EPITAXIAL GROWTH (English)

Patent Assignee: FUJITSU LTD

Author (Inventor): SUZUKI TOSHIHIRO; KASAHARA SHINICHI

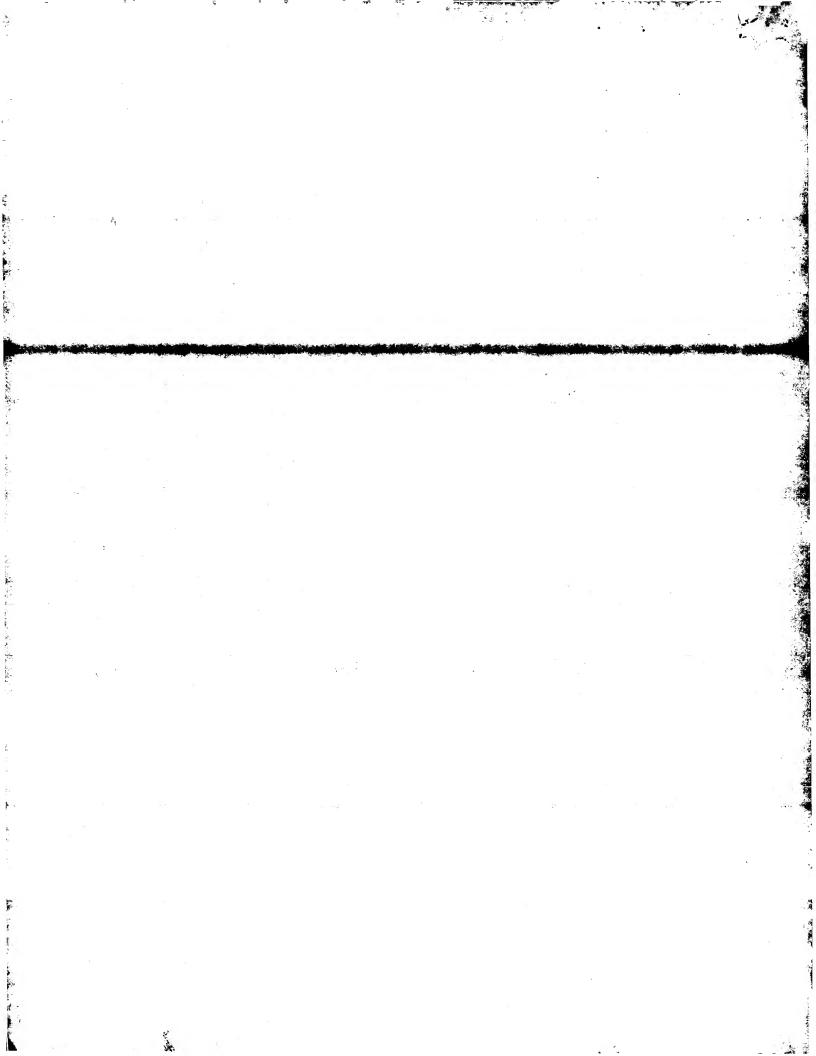
Priority (No, Kind, Date): JP 80153139 A 801031 Applic (No, Kind, Date): JP 80153139 A 801031 IPC: * H01F-041/28; C30B-019/00; H01L-021/208

CA Abstract No: * 97(12)102234Z

Derwent WPI Acc No: * C 82-51102E

JAPIO Reference No: * 060155E000041

Language of Document: Japanese



(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57—76822

விnt. Cl.³ H 01 F 41/28

C 30 B 19/00 H 01 L 21/208 識別記号

庁内整理番号 7303-5E 6703-4G 7739--5 F

43公開 昭和57年(1982)5月14日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 4 頁)

砂液相エピタキシヤル成長方法

即特

昭55-153139 願

22出

昭55(1980)10月31日

勿発 明 者

鈴木敏弘

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

.;

仍発 明 者 笠原慎一

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

人 富士通株式会社 顧 **加出**

川崎市中原区上小田中1015番地

人 弁理士 松岡宏四郎 個代 理

1. 発明の名称

液相エピタキシャル成長方法

2. 特許 請求の範囲

(1) 芸板の比重よりも大なる比重を有するメル トを用い数基板上に結晶薄膜を成長させる方法に して、基板が上下方向に可動な間隔をもち、先端 に仕基板を支えるツメとメルト攪拌のための羽根 を備え、上方端は上下動および回転可能な支持棒 に連結された4本の等間隔に配置された腕をもつ 基板保持体にて基板を保持し、支持棒を下方に動 かして腕をメルト中に入れ、基板をメルト要面上 に浮遊させ、支持棒を回し腕の回動により羽根を **してメルトを機拌せしめ、基板の一方表面上にの** み結晶を成長させることを特徴とする液相エピタ キシャル成長方法。

(2) 結晶成長ポートを用いて数基板に結晶薄膜 を成長する方法にして、該成長ポートの育成室に は慈慈板を安える間隔で樺を固定し、前記様には 該基板の上下動を可能にする細律を嵌合し、該成 長ポートを傾けメルトが育成室に入ると、該基板 はメルト上に浮遊し細棒間を上方に動くことを特 後とする特許請求の範囲第1項に配載の方法。 3. 発明の詳細な説明

本発明は、被相エピタキシャル成長方法、より 具体的には、メルトの比重よりも小なる比重を有 する基板をメルト要面に浮遊させ強膜結晶を液相 エピタキシャル成長にて基板の一方表面にのみ成 長させ、メルトの寿命を延長させる方法に関する。 従来の液相エピタキシャル成長法では、爪によ

って基板を固定し、基板をメルト中に沈めて薄膜 結晶を成長させるが、かかる方法では、基板の概 削でも結晶が成長するため、腎成枚数に対するメ ルトの労命が短くなるという問題があった。

第1図を鈴用すると、るつば1には、 PbO と B20sの溶液に結晶成分を溶かしこんだメルト2が 者とられ、このメルト2中に、回転および回転選 動可能左支持機 5 に取付けられた保持体 6 の 説 3 によって固定された基板4が支持棒5を下方に降 ろずことによって受される。次に、支持雑5を上 けて基板 4 をメルト 2 の外に出し、支持 5 を回すことによって保持体 6 を回してメルトの残盗 (カラックス)を振切る(第 2 図)。 このとき 紙板は水平面に対し約 5 の傾きをもつ。かかる方法における問題は、基板 4 の図に見て下方面をその 表面、上方面を裏面として、裏面の結晶成長分だけメルトが無駄になることである。

 先端部分は基板表面と接触し基板をメルト表面から離す。かくして、結晶薄膜は基板表面にのみ成長としめられ、かつ、前記した技術的課題は解決されるのである。

本発明の原理は、ティッピング法による液相エピタキシャル成長法にも応用可能である。 第4図はかかる方法の実施に用いられる成長ポート11を示す。ポート11の育成室12の一方 燃には基板4が配置され、金網13で仕切られたメルト溜り14にはメルト2が入れてある。ポートを傾けると、メルト2は育成室12に入って基板4に接触し、基板上に結晶薄膜が成長するが、このとき

本発明の方法の他の実施例においては、育成室に様を直立させ、棒の間隔は4本の棒によって基板が支持される如くに設定し、この棒からは他の細棒が延び、これら細棒の間隔はその間を基板が上下動可能な如くに設定する。メルトを育成室に流すとき、基板はメルトと接触するとメルトの上を弾遊し、メルトの量が増えるにつれて基板は細

機関を上って行き、 蕎板はその 袋面のみがメルト と 接触した状態に 保たれる。

以下、本発明の方法の上配した2つの実施例を、 添付図面を参照して説明する。

第3図を参照すると、本発明の方法を実施する ための保持体2.6は、4本の等間勝をおいて配置 された4本の腕23から成る。各腕23はほぼへ の字型に曲げられ、その図に見て上方端は輪27 に連結され、この輪 2.7は上下および回転運動可 能な支持棒25に連結される。対向する2本の腕 2.3の間の間陥は、その上に結晶薄膜が成長せし められるべき芸板4の直径よりもヤヤ大に設定す る。 腕 2 3 の 図 に 見て 下方端に は 基 板 を 保持 する ためくの字形に曲げられたつめがあり、その先端 に、腕23が回されるときメルトを上方に動かす スクリューとして動ちく羽根28が内方に翌出す 如くに形成され、かつ、これらの羽根28は、基 板.4 を下方に脱来する.ことなく保持されるような 間隔を対向する羽根が保つように設計される。第 3 図には、かかる構成の保持体 2 6 によって保持 された基板 4 がメルトの外部に位置する状態で示される。

第3図において、保持体26の下方にはるつぼ 1 に蓄えられたメルト2が示される。メルト2は、 本実施例においてはガーネット薄膜形成用の結晶 成分を溶かし込んだ PbO と B2O5の溶液で、その比 重は158/CCである。前記薄膜が成長せしめられ るGGG 蒸散 4 の比重は 7 8/CC であり、本発明の 方法においては、かかるメルトと蒸板の比重の相 違を利用するものである。なお、メルト2は850 C~950 Cの温度に保たれる。

の始まを持っている。

脱23がメルト2中に入って第3図の状態にあるまち、 文持線25を回する メルトは 25を回すってる メルトは 25をによって 30の に 25をによって 40の に 40の は 40の まで 400 まで 400

及後に、支持裕25を上にあげると、蒸板4は 再び羽根28と接触し、腕23が上がるにつれて 共に上がってメルト2からほれる。再度支持裕 25を図して蒸板4に付着したメルトのフラック スを振り切る。なお、図示の突旋例において、る

宝32内に入る。メルト2が基板4と接触すると 蒸板4はメルト上に浮き、メルト2が上昇するに つれてそれと共に基板4は細幅37の間を上に効 き、その間前述した意味での基板4の表面(図に 見て下面)上にのみ結晶が成長し、基板4の容面 は最初のままの状態である。

第5 別において、 基板 4 は 1 枚 しか 示されないが、 成長 4 ートが入れられる炉の大きさに応じて設数枚の 4 板の処理が可能である。 大きな育成室に多くの 4 板を入れるようにしてもよく、 または 金 網で仕切ったいくつかの 9 成室を設けてもよい。

以上に数明した如く、本発明の方法においては、 良質な知識が形成されりる慈板の姿面上にのみ結 品を成長させるので、メルトの寿命が従来例に比 べ2倍程度に延び、またそのために用いる数はも 従来の装むに若干の変更を加えるだけであるので、 む膜育成の歩釣りは翌しく向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1凶は従来技術に従い結晶が膜を育成するためのるつ性と共板保持体の研面図、第2図は従来

つぼ1 は 直径 約 8 0 口、 高さ 約 1 0 0 口 に 白金 で作った。 保持体 2 6 (腕 2 3 と 羽根 2 8 を含む) も白金で作った。

、本発明の原理はまたティッピング法による液相 エピタキシャル成長法にも適用可能である。第5 図にはかかる方法に使用するための成長ポート 31が示される。成長ポート31は、金網33で 仕切られた育成室32とメルト2が蕎えられるメルト溜り34から成る。メルト2と蒸板4は前述 したものと同じである。

育成室32には、第6図に示される如き機35 が4の落骸倍の跛だけ固定されている。線35は、 先端部分が台形で中央には細切37を篏合するた めの孔が形成されている。線35は、蕃板4が台 部36の上には受るが、細幅37の間を自由に上 下切しりる如き寸法に設計されている。

投作において、成長ポートは右に傾け、蒸板 4 を細模 3 7 の間を通して轍 3 5 の台部 3 6 にのせる。次に、成長ポートを左に、水平面に対し約 1 5 傾けると、メルト 2 は金網 3 3 を通して育成

の結晶成長ポートの一部引欠した斜視図、第3図と第4図は本発明の方法の突線に用いる装架の断断図、第5図は本発明の方法の突線に用いる新配断図、第5図はディッピンで表に用いる原像に用いる新晶成形が一下の一部切欠した斜視図である。

1 …るつぼ、2 …メルト、3,23 … 脳、4 … 熟板、5,25 … 支持棒、6,26 … 蒸板保料体、 1 1,31 … 成長 ポート、12,32 … 育成 盗、 1 3,33 … 金絹、14,34 … メルト 溜り、 35 … 株、36 … 台部、3·7 … 紐梯。

出 望 人 数士通株式会社代 理 人 松 岡 宏四郎

特開昭57-76822.(4)

